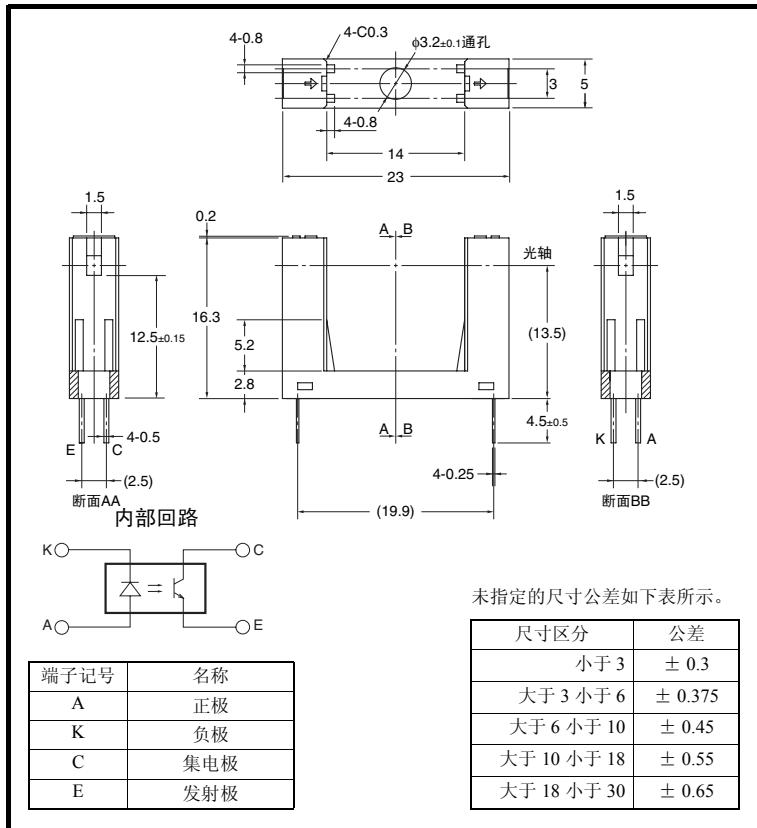


## ■ 外形尺寸

(单位: mm)



## ■ 特征

- 深凹槽型，槽宽达14mm、深达16.3mm
- 印刷线路板实装型

## ■ 绝对最大额定值 ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

	项目	记号	额定值	单位
发光侧	正向电流	I_F	50 *1	mA
	正向脉冲电流	I_FP	1 *2	A
	反向电压	V_R	4	V
受光侧	集电极发射极之间的电压	VCEO	30	V
	发射极集电极之间的电压	VECO	—	V
	集电极电流	I_C	20	mA
未指定	集电极损耗	P_C	100 *1	mW
	动作温度	Topr	-25 ~ +85	°C
	保存温度	Tstg	-30 ~ +100	°C
	焊接温度	Tsol	260 *3	°C

\*1 环境温度超过25°C时，请参阅温度额定值图。

\*2 脉冲宽度≤10μs、重复100Hz

\*3 焊接时间请控制在10秒以内

## ■ 电气及光学特性 ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

项目	记号	特性值			单位	条件
		MIN.	TYP.	MAX.		
发光侧	正向电压	V_F	—	1.2	1.5	V $I_F = 30\text{mA}$
	反向电流	I_R	—	0.01	10	μA $V_R = 4\text{V}$
	最大发光波长	λ_P	—	940	—	nm $I_F = 20\text{mA}$
受光侧	光电流	I_L	0.4	—	—	mA $I_F = 20\text{mA}, V_{CE} = 10\text{V}$
	暗电流	I_D	—	2	200	nA $V_{CE} = 10\text{V}, 0 \text{lx}$
	泄漏电流	I LEAK	—	—	—	μA —
	集电极发射极之间的饱和电压	V_{CE(sat)}	—	0.1	0.4	V $I_F = 20\text{mA}, I_L = 0.1\text{mA}$
	最大光谱灵敏度波长	λ_P	—	850	—	nm $V_{CE} = 10\text{V}$
上升时间		t_r	—	4	—	μs $V_{CC} = 5\text{V}, R_L = 100\Omega, I_L = 5\text{mA}$
下降时间		t_f	—	4	—	μs $V_{CC} = 5\text{V}, R_L = 100\Omega, I_L = 5\text{mA}$

## ■ 额定值・特性曲线

图 1. 正向电流・集电极损耗的温度额定值图

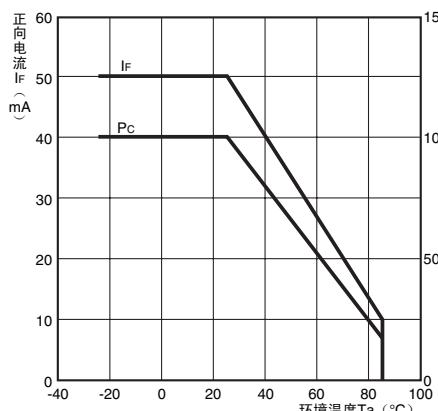


图 2. 正向电流—正向电压特性 (TYP.)

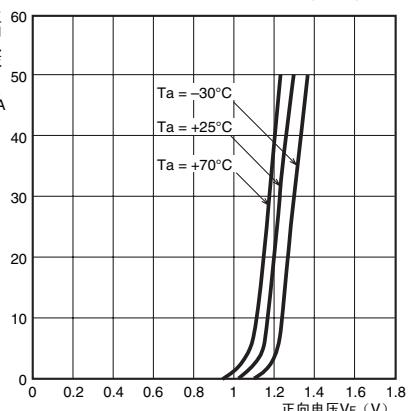


图 3. 光电流—正向电流特性 (TYP.)

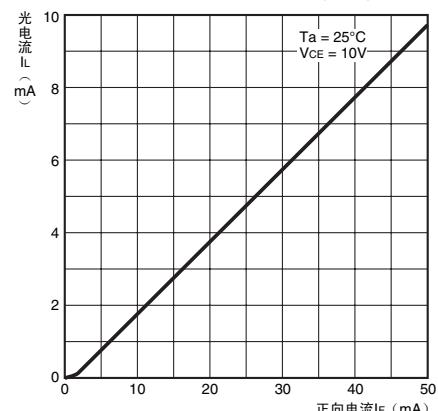


图 4. 光电流—集电极发射极之间的电压特性 (TYP.)

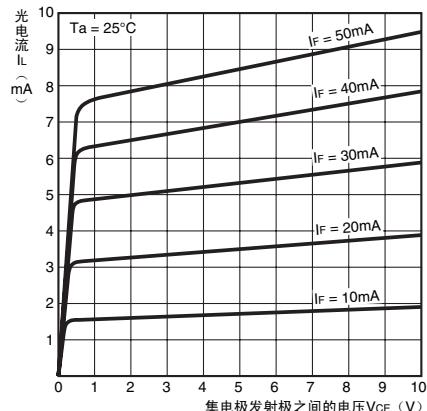


图 5. 相对光电流—环境温度特性 (TYP.)

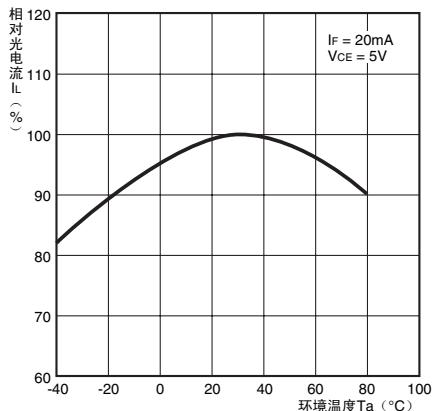


图 6. 暗电流—环境温度特性 (TYP.)

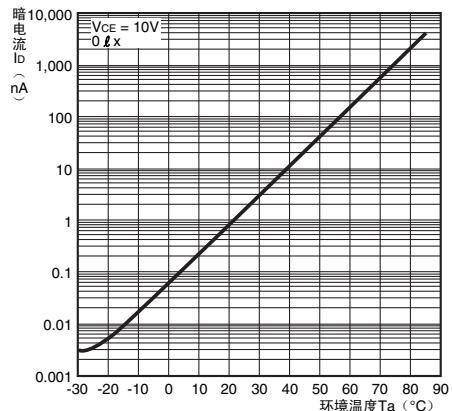


图 7. 应答时间—负载电阻特性 (TYP.)

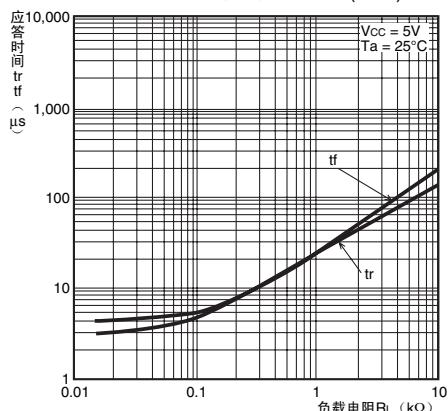


图 8. 检测位置特性 (TYP.)

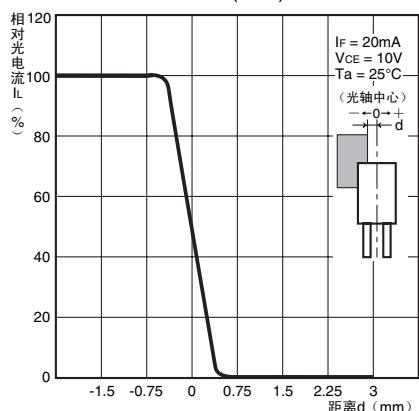


图 9. 检测位置特性 (TYP.)

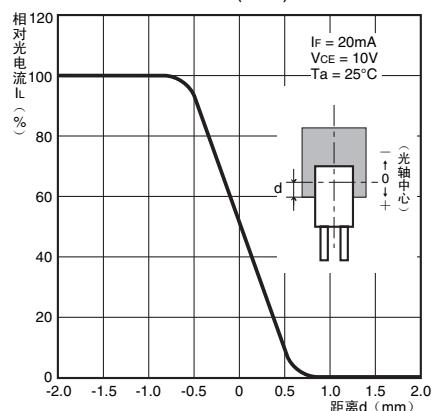


图 10. 应答时间测定回路

